

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup Masalah	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Rumusan Masalah	3
1.6 Tujuan Penelitian	4
1.7 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pemodelan	5
2.1.1 Pengertian Pemodelan	5
2.1.2 Kelebihan Pemodelan Komputer	6
2.2 Simulasi	6
2.2.1 Pengertian Simulasi	6
2.3 <i>Electroplating</i>	7
2.3.1 Pengertian <i>Electroplating</i>	7
2.3.2 Proses <i>Electroplating</i>	7
2.3.3 Parameter <i>Electroplating</i>	9

2.3.4 Nernst - Planck.....	10
2.4 Krom.....	13
2.4.1 Pengertian Krom	13
2.4.2 Sifat - Sifat Krom.....	14
2.4.3 <i>Electroplating</i> Krom	14
2.4.4 <i>Electroplating</i> Krom Keras.....	14
2.4.5 <i>Electroplating</i> Krom untuk Dekorasi.....	14
2.5 Baja.....	16
2.5.1 Pengertian Baja	16
2.5.2 Baja ST 60.....	16
2.6 Metode Numerik.....	17
2.6.1 Pengertian Metode Numerik	17
2.6.2 Prinsip - Prinsip dan Penggunaan Metode Numerik.....	17
2.7 Metode Newton	18
2.7.1 Pengertian Metode Newton	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	19
3.2 Jenis Penelitian	19
3.3 Alat dan Bahan Penelitian	19
3.4 Variabel Penelitian.....	19
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.6 Prosedur Penelitian.....	20
3.7 Analisis Data.....	20
3.8 Diagram Alir.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Hasil Penelitian.....	22
4.1.1 Model <i>Electroplating</i>	22
4.1.2 Pengaruh Tegangan terhadap Arus Listrik	22
4.1.3 Tegangan terhadap Ketebalan Pelapisan.....	25
4.2 Pembahasan	27
4.2.1 Analisis Model <i>Electroplating</i>	27
4.2.2 Analisis Tegangan terhadap Arus Listrik	28
4.2.3 Analisis Tegangan terhadap Ketebalan Pelapisan.....	29

BAB V PENUTUP	30
5.1 Kesimpulan.....	30
5.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31



*THE
Character Building
UNIVERSITY*